

연수 제안서

연구 분야	전자파 차폐용 고분자 복합체
연구 과제명	고주파/고출력 전자파 대응 고성능 나노 소재/구조 개발
연수 제안 업무	전자파 차폐용 고분자 복합체, 전자파 차폐 분석
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2022.09.01.-2023.08.31</p> <p>- 연수 내용 :</p> <p><i>The present appointee shall perform duties related to the fabrication of EMI shielding polymer composites and their characterization of EMI shielding and thermal conduction properties.</i></p>	
소속 부 서 : 물질구조제어연구센터	
연수 책임자 : 이성수	